

基頻控制及信號處理模組 PCB 製作規格如下:

- .層數: 八層板
- .板材: RO4003C core 8mil
- .P.P.: RO4450Fx2 ---> 8mil
- .成品厚度: 依疊構圖壓合得最終板厚(約 1.74mm)
- .樣品數量: 2pcs
- .外層銅厚: 1oz
- .內層銅厚: 1oz
- .表面處理: 化金 3u"
- .樹塞(via): 6mil/10mil 2 種 PTH 孔內外層需樹塞 (NPTH 孔不樹塞)
- .油墨塞孔: 無
- .防焊顏色: 綠色
- .文字顏色: 白色
- .O/S 測試: 需要
- .阻抗控制: 需要
- .板框尺寸: 250mm x 250mm
- .圖面說明: 附上疊構圖
- .加 V-Cut : 無
- .注意事項: 無

疊構圖:

